Il rivestimento di facciata da 2.0 a 3.0
Da involucro edilizio passivo a elemento architettonico attivo

Programma

15.00 – 15.45 (Intervento di HERMANN MEYER)

SKALA® - Pannello fotovoltaico utilizzabile in facciata
Analisi del prodotto e sue applicazioni
Esposizione delle peculiarità green e condivisione delle performance energetiche
Il pannello in abbinamento a rivestimenti tradizionali: casi di studio e analisi dell'integrabilità
La svolta dell'efficientamento energetico: finalmente il fotovoltaico non solo da tetto
SKALA® vince il KlimaHousePrize: tutti i perché

15.45 – 16.45 (Intervento di PAOLO LATTUADA)

ALUCOBOND® - Pannello in composito di alluminio
Analisi del prodotto e sue applicazioni
Efficientamento energetico con abbinamento coibentazione: cenni della tecnologia di posa
La ricerca del lato green: analisi del prodotto e della sua componente riciclabile

16.45 – 17.15

COFFEE BREAK - un caffè accompagnerà la condivisione degli argomenti trattati

17.15 – 18.15 (Intervento di GIANLUCA PORTA / ENRICO PERO)

TECNODECK® | TRESPA® | HIMACS® solid surface
Analisi dei prodotti e relative applicazioni
Valutazione del potenziale miglioramenti architettonico
Integrazione con pannello fotovoltaico SKALA®: casi di studio

Materiali per sottostrutture – profili e sistemi di supporto per rivestimenti: una scelta per tutti i progetti

18.00 – 18.30 Mock up (Intervento di ANDREA NIGRA)

- Presentazione in aula di una installazione tipo (con personale qualificato Nuova Neon Sassari)
- Sarà simulato un rivestimento di facciata che preveda la posa contemporanea di tegole di ALUCOBOND e di pannelli SKALA

18.30 – 19.00 Spazio Commenti

- Come di consueto, a conclusione del Simposio, sarà contemplato un momento dedicato a curiosità, domande e dibattiti su quanto esposto.

19.00 – 20.00 APERITIVO IN STAND

- Saluti di chiusura lavori nello spazio espositivo INNOVAPIX | TEKSPAN.
- Ritiro della Campionatura Omaggio
- spazio alla condivisione

Simposio in concomitanza con l'evento fieristico "Promo Autunno 2023"
A cura di INNOVAPIX srl e TEKSPAN spa | Sogimi Gruppo

Dove: Polo fieristico di Sassari (Promocamera)
Quando: venerdì 13 ottobre 2023 – ore 15.00_19.00

RELATORI:
Dr. Hermann Meyer | Sogimi Gruppo
Responsabile sviluppo settore edilizia e consigliere delegato

Ing. Paolo Lattuada | 3A
Ingegnere strutturista

Gianluca Porta | Tekspan
Direttore Commerciale

Enrico Pero | Tekspan
CEO Tekspan Sardegna

Andrea Nigra | Innovapix
Amministratore delegato

Con il patrocinio

Il simposio è valido per l'ottenimento di C.F.P.: N.4 C.F.P. Ingegneri, Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori